

D
C
B
A

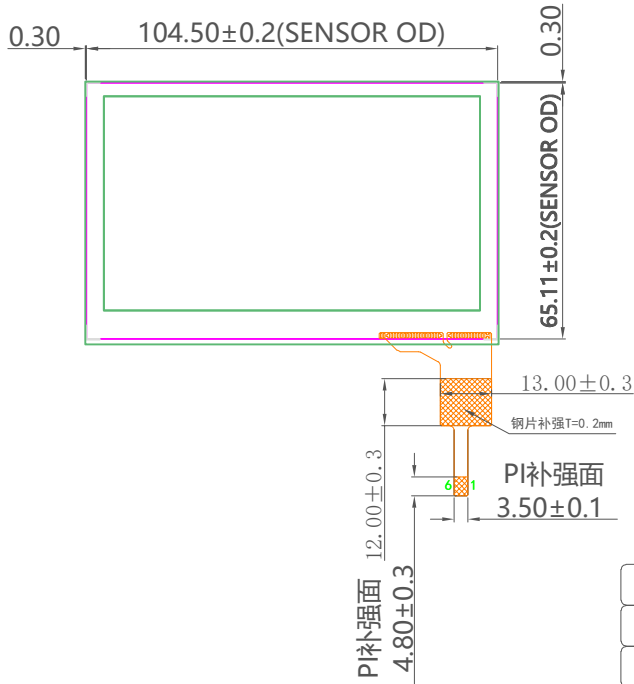
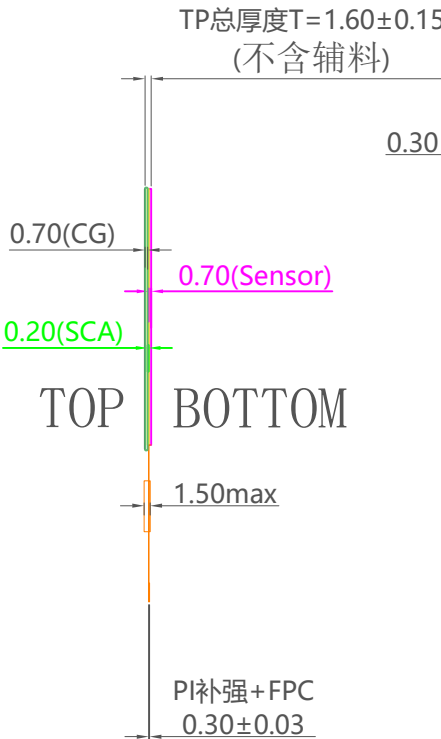
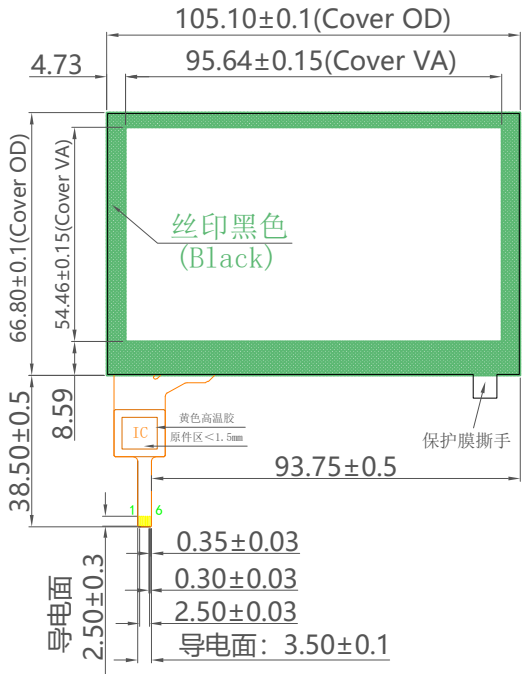
客户签名:

日期:

Front View

Side View

Back View



(G+G结构)

IIC接口

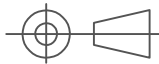
PIN	定义
1	SCL
2	SDA
3	VDD
4	RST
5	INT
6	GND

- 技术参数:
- GLASS+SCA+GlassITO+FPC
 - GG/COF结构: HY4633
 - 盖板材质: 旭硝子
 - 盖板透过率: $\geq 85\%$
 - 盖板硬度: $\geq 6\text{H}$
 - TP工作环境: $-20^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$, $\leq 90\%\text{RH}$
 - TP储存环境: $-30^{\circ}\text{C} \sim +80^{\circ}\text{C}$, $\leq 90\%\text{RH}$
 - 产品环保符合ROHS标准
 - 未注公差 $\pm 0.2\text{mm}$

物料	NO.	更改内容	日期
	①		
	②		
	③		
	④		
	⑤		
	⑥		
	⑦		

工程确认图

方向



绘图

审核

日期

20220526

MAXEN ELECTRONICS LIMITED

公司编号

HCT1698GG043A1-V0

未注公差

± 0.20

客户编号

单位

mm

版本号

比例

1 : 1

1

2

3

4

5

6